

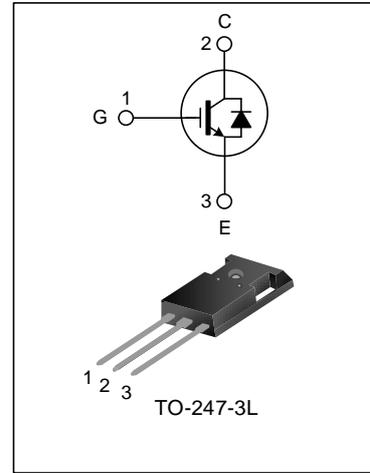
75A、650V绝缘栅双极型晶体管

描述

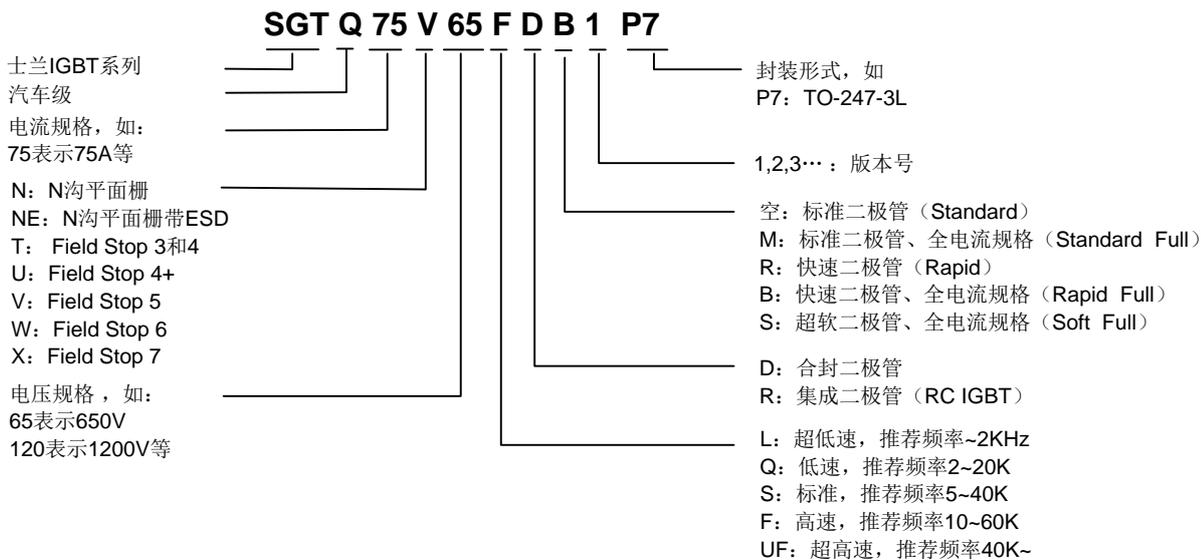
SGTQ75V65FDB1P7 绝缘栅双极型晶体管采用士兰微电子第五代场截止（Field Stop 5）工艺制作，具有较低的导通损耗和开关损耗，该产品可应用于光伏，UPS，SMPS 以及 PFC 等领域。

特点

- 75A, 650V, $V_{CE(sat)}(\text{典型值})=1.65V@I_C=75A$
- 低导通损耗
- 快开关速度
- 高输入阻抗
- $T_{Jmax}=175^{\circ}C$



命名规则



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SGTQ75V65FDB1P7	TO-247-3L	Q75V65FDB1	无卤	料管

极限参数（除非特殊说明， $T_C=25^\circ\text{C}$ ）

参数		符号	参数值	单位
集电极-射极电压		V_{CE}	650	V
栅极-射极电压		V_{GE}	± 20	V
瞬态栅极-射极电压（ $t_p \leq 10\mu\text{s}$, $D < 0.010$ ）		V_{GE}	± 30	V
集电极电流	$T_C=25^\circ\text{C}$	I_C	150	A
	$T_C=100^\circ\text{C}$		75	
集电极脉冲电流		I_{CM}	300	A
二极管电流	$T_C=25^\circ\text{C}$	I_F	150	A
	$T_C=100^\circ\text{C}$		75	
二极管脉冲电流		I_{FM}	300	A
耗散功率（ $T_C=25^\circ\text{C}$ ）		P_D	375	W
dv/dt 耐用性		dv/dt	40	V/ns
工作结温范围		T_J	-40~+175	$^\circ\text{C}$
贮存温度范围		T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

热特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
芯片对管壳热阻（IGBT）	$R_{\theta JC}$	--	--	--	0.4	$^\circ\text{C/W}$
芯片对管壳热阻（FRD）	$R_{\theta JC}$	--	--	--	0.4	$^\circ\text{C/W}$
芯片对环境热阻（IGBT）	$R_{\theta JA}$	--	--	--	40	$^\circ\text{C/W}$
焊接温度（直插式）	T_{sold}	15^{+2}_{-0}sec , 1time	--	--	260	$^\circ\text{C}$

IGBT 电性参数（除非特殊说明， $T_C=25^\circ\text{C}$ ）

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集射击穿电压	BV_{CE}	$V_{GE}=0V, I_C=250\mu A$	650	--	--	V
集射漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=650V, V_{GE}=0V$	--	--	75	μA
栅射漏电流	I_{GES}	$V_{GE}=20V, V_{CE}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=250\mu A, V_{CE}=V_{GE}$	3.2	4.0	4.8	V
饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=75A, V_{GE}=15V, T_C=25^\circ\text{C}$	--	1.65	2.1	V
		$I_C=75A, V_{GE}=15V, T_C=125^\circ\text{C}$	--	1.95	--	V
输入电容	C_{ies}	$V_{CE}=30V$	--	4829	--	pF
输出电容	C_{oes}	$V_{GE}=0V$	--	132	--	
反向传输电容	C_{res}	$f=1\text{MHz}$	--	21	--	
开启延迟时间	$T_{d(on)}$	$V_{CE}=400V$ $I_C=75A$ $R_g=10\Omega$ $V_{GE}=15V$	--	39	--	ns
开启上升时间	T_r		--	44	--	
关断延迟时间	$T_{d(off)}$		--	186	--	
关断下降时间	T_f		--	38	--	
导通损耗	E_{on}	$V_{CE}=400V$ $I_C=37.5A$ $R_g=10\Omega$ $V_{GE}=15V$ 感性负载 $T_C=25^\circ\text{C}$	--	2.39	--	mJ
关断损耗	E_{off}		--	0.90	--	
开关损耗	E_{st}		--	3.29	--	
开启延迟时间	$T_{d(on)}$	$V_{CE}=400V$ $I_C=37.5A$ $R_g=10\Omega$ $V_{GE}=15V$	--	34	--	ns
开启上升时间	T_r		--	26	--	
关断延迟时间	$T_{d(off)}$		--	191	--	
关断下降时间	T_f		--	39	--	
导通损耗	E_{on}	感性负载 $T_C=25^\circ\text{C}$	--	0.65	--	mJ
关断损耗	E_{off}		--	0.35	--	
开关损耗	E_{st}		--	1.0	--	
栅电荷	Q_g	$V_{CE}=520V, I_C=75A, V_{GE}=15V$	--	186	--	nC
发射极栅电荷	Q_{ge}		--	38	--	
集电极栅电荷	Q_{gc}		--	50	--	

FRD 电性参数（除非特殊说明， $T_C=25^\circ\text{C}$ ）

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
二极管正向压降	V_{FM}	$I_F=75A, T_C=25^\circ\text{C}$	--	1.55	1.9	V
		$I_F=75A, T_C=150^\circ\text{C}$	--	1.45	--	
二极管反向恢复时间	T_{rr}	$I_{ES}=75A, dI_{ES}/dt=200A/\mu s,$ $T_C=25^\circ\text{C}$	--	120	--	ns
二极管反向恢复电荷	Q_{rr}		--	0.4	--	μC
二极管反向恢复电流	I_{rrm}		--	6.3	--	A

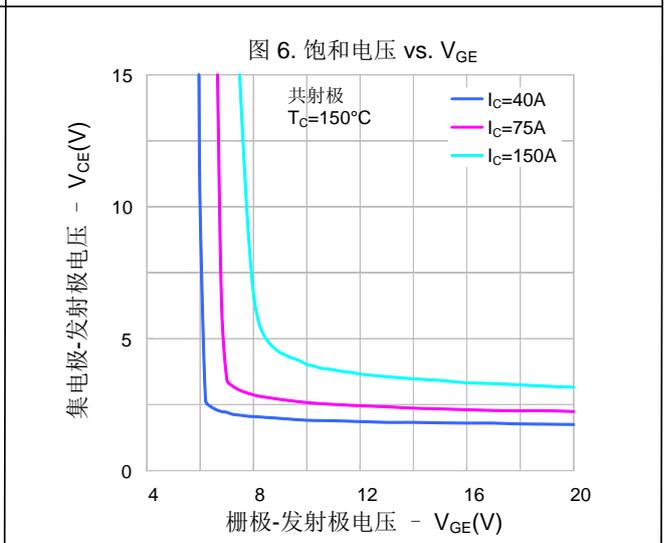
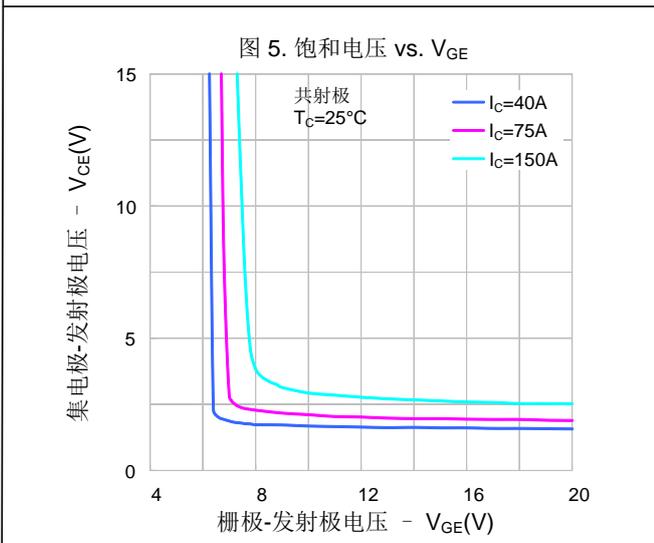
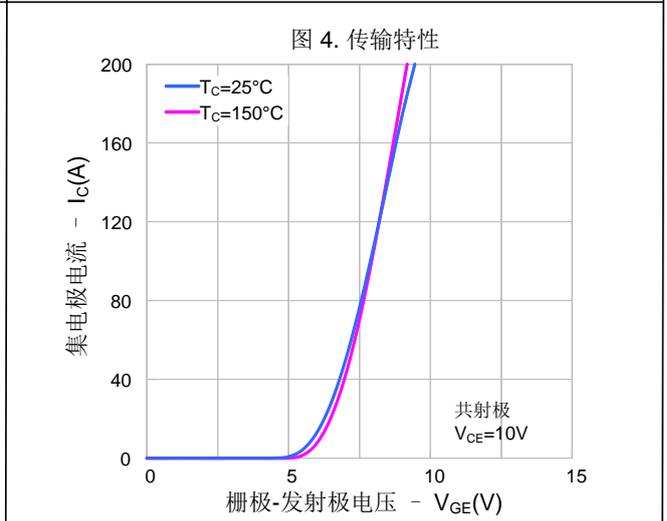
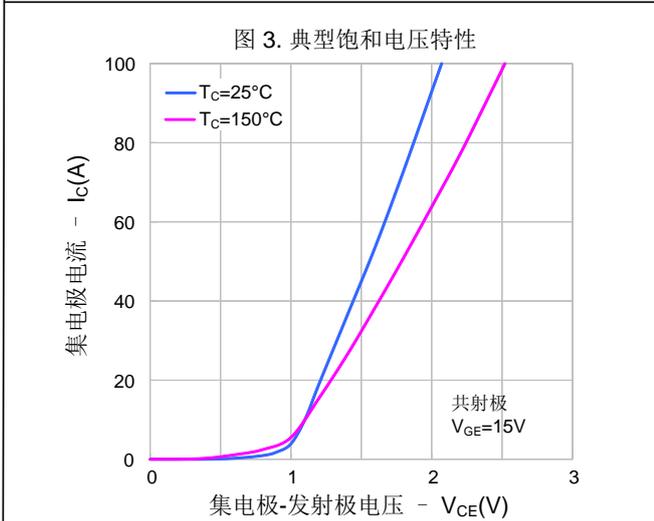
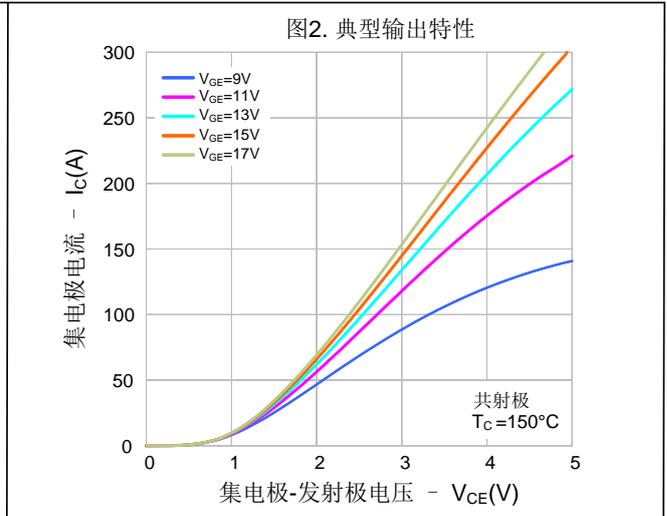
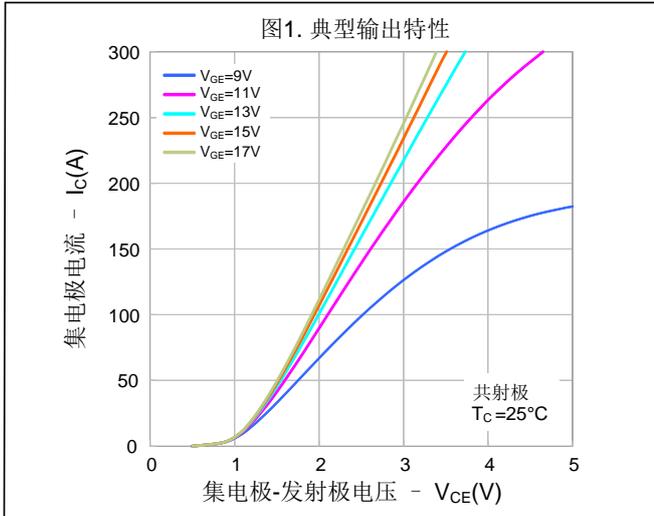
IGBT 电性参数 (T_C=150°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
开启延迟时间	T _{d(on)}	V _{CE} =400V I _C =75A R _g =10Ω V _{GE} =15V 感性负载 T _C =150°C	--	51	--	ns
开启上升时间	T _r		--	38	--	
关断延迟时间	T _{d(off)}		--	217	--	
关断下降时间	T _f		--	22	--	
导通损耗	E _{on}	感性负载 T _C =150°C	--	2.67	--	mJ
关断损耗	E _{off}		--	1.52	--	
开关损耗	E _{st}		--	4.19	--	
开启延迟时间	T _{d(on)}	V _{CE} =400V I _C =37.5A R _g =10Ω V _{GE} =15V 感性负载 T _C =150°C	--	47	--	ns
开启上升时间	T _r		--	20	--	
关断延迟时间	T _{d(off)}		--	235	--	
关断下降时间	T _f		--	20	--	
导通损耗	E _{on}	感性负载 T _C =150°C	--	0.62	--	mJ
关断损耗	E _{off}		--	0.70	--	
开关损耗	E _{st}		--	1.32	--	

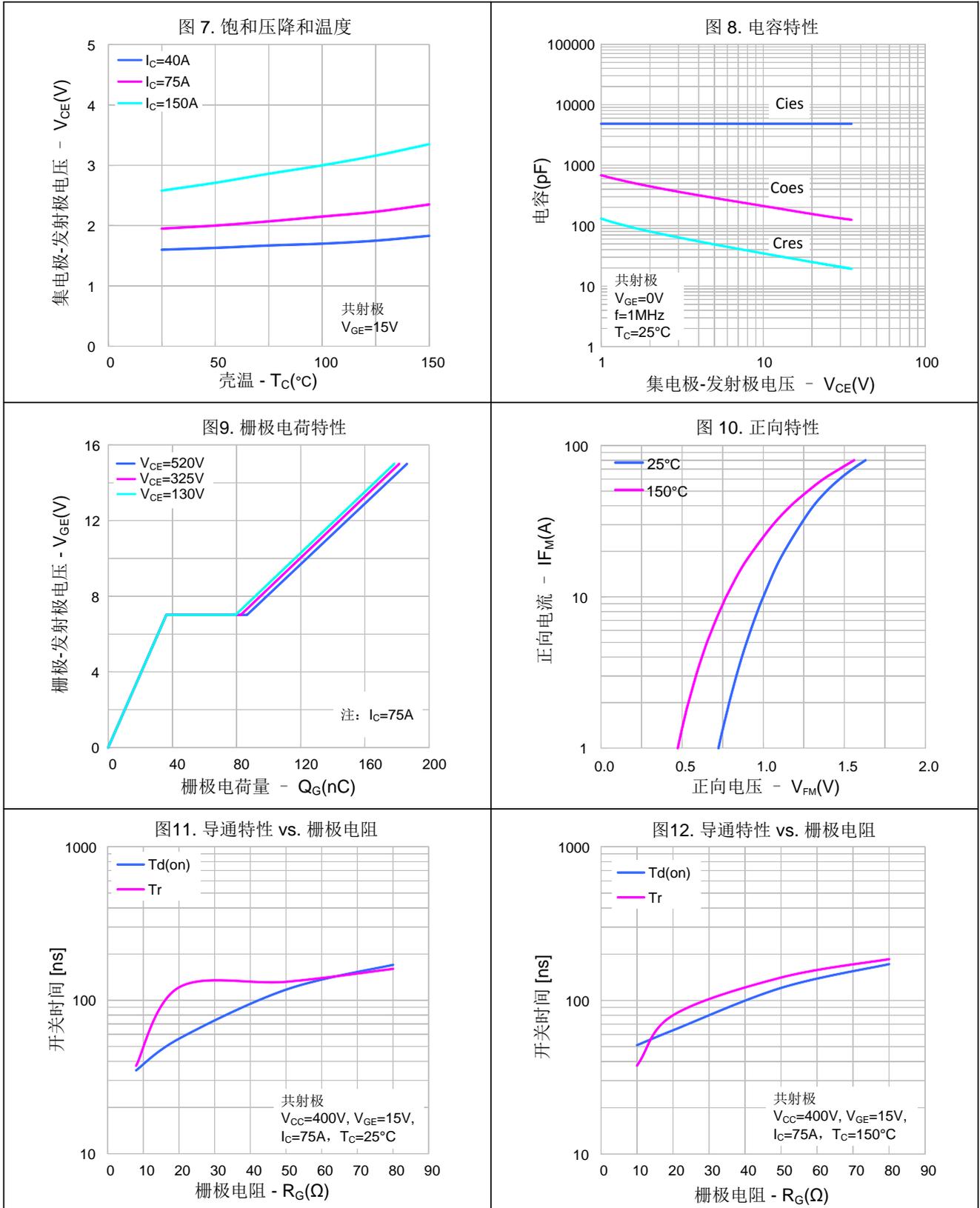
FRD 电性参数 (T_C=150°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
二极管反向恢复时间	T _{rr}	I _{ES} =75A, dI _{ES} /dt=200A/μs, T _C =150°C	--	141	--	ns
二极管反向恢复电荷	Q _{rr}		--	2.8	--	μC
二极管反向恢复电流	I _{rrm}		--	17	--	A

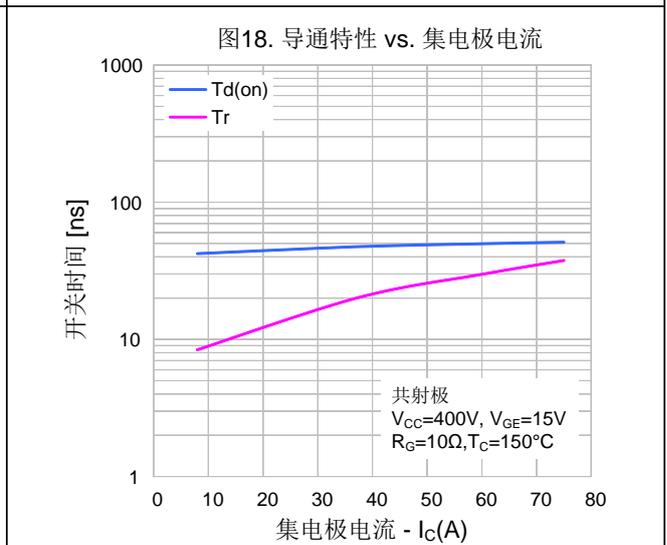
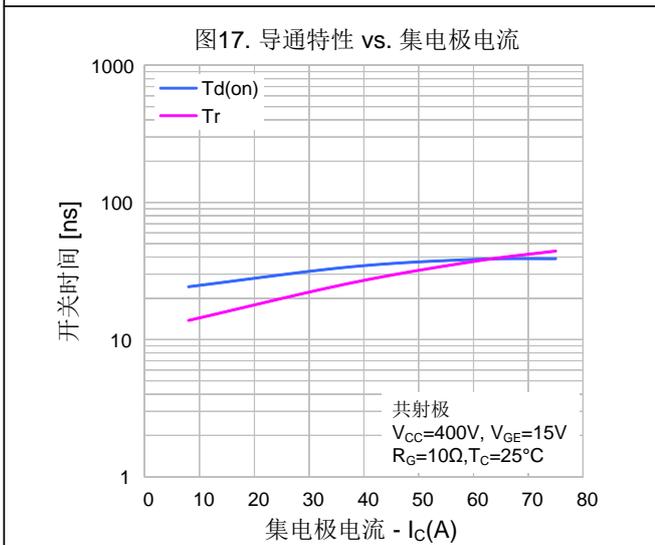
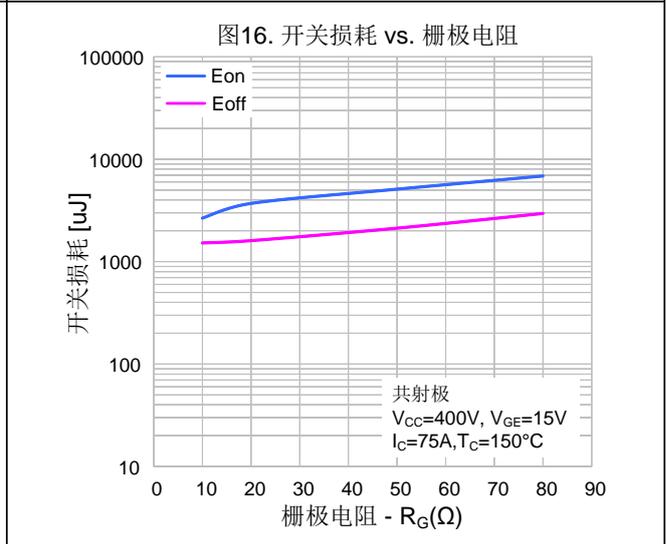
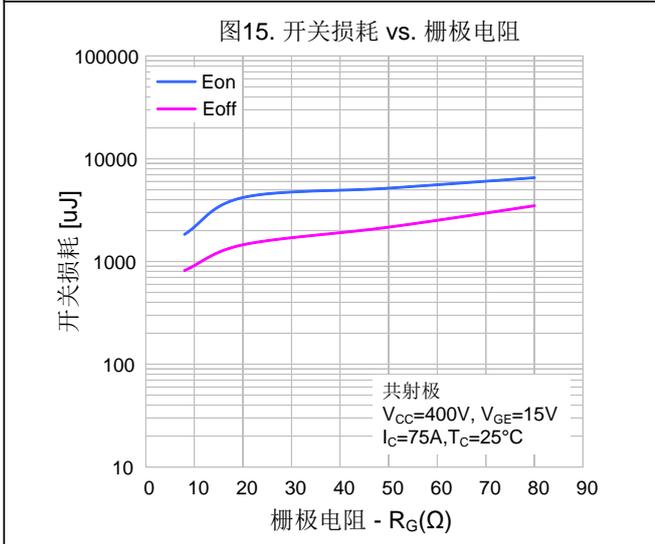
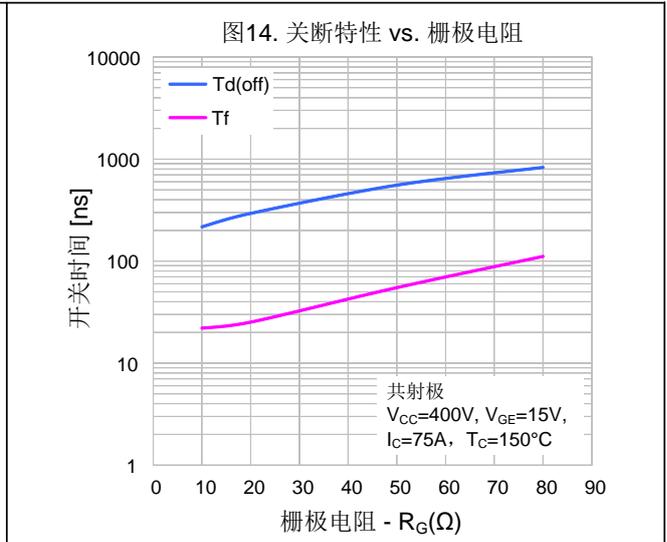
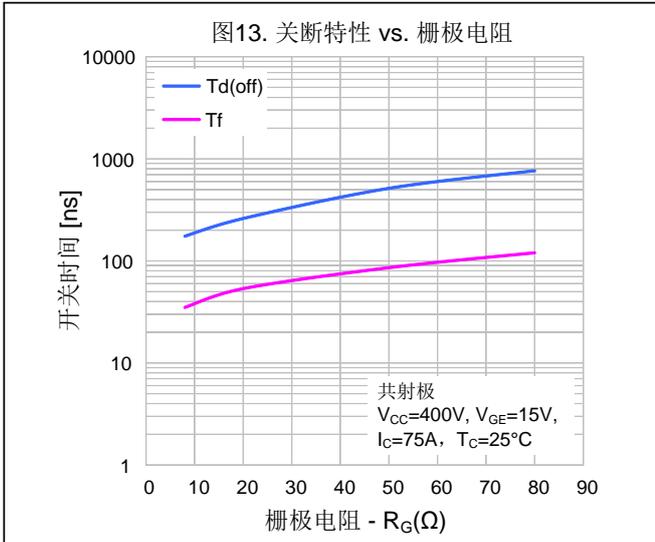
典型特性曲线



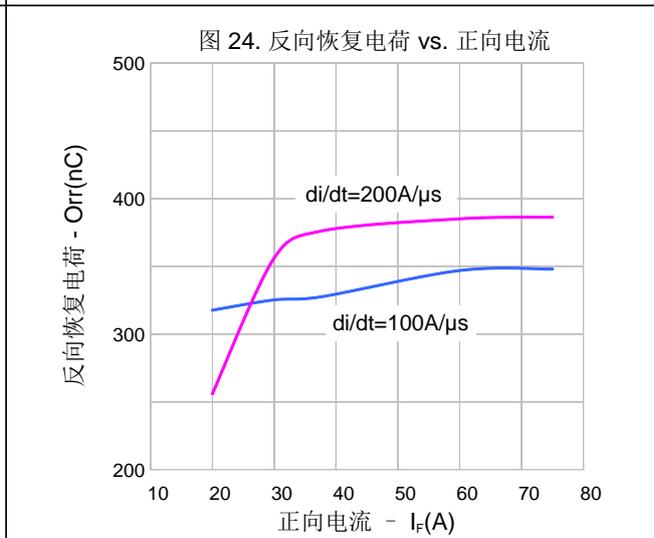
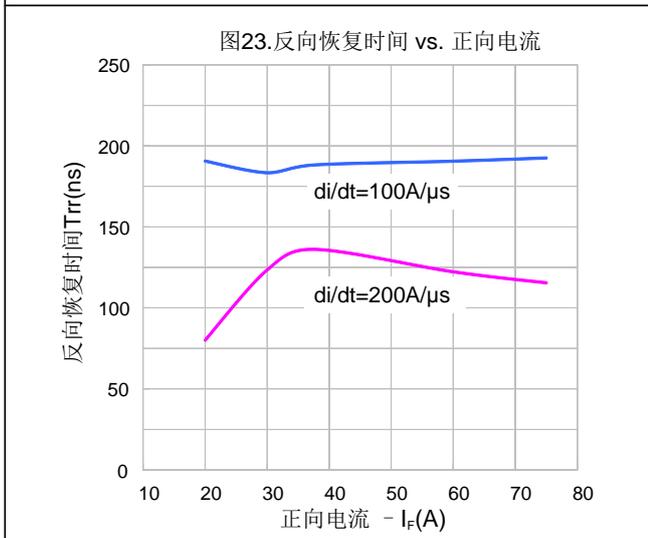
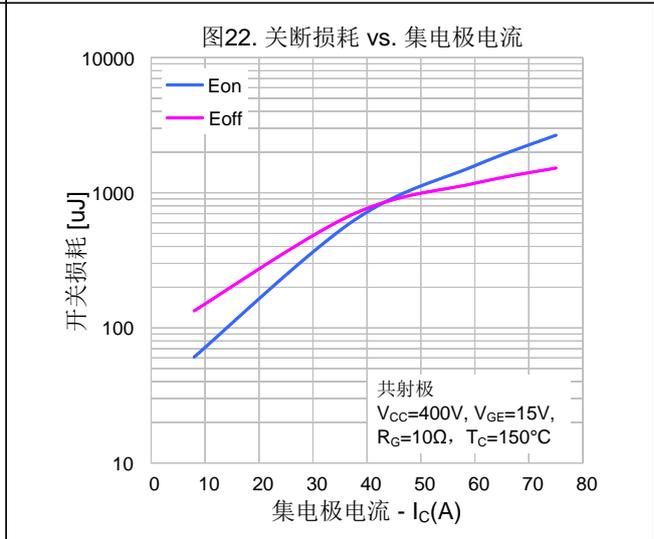
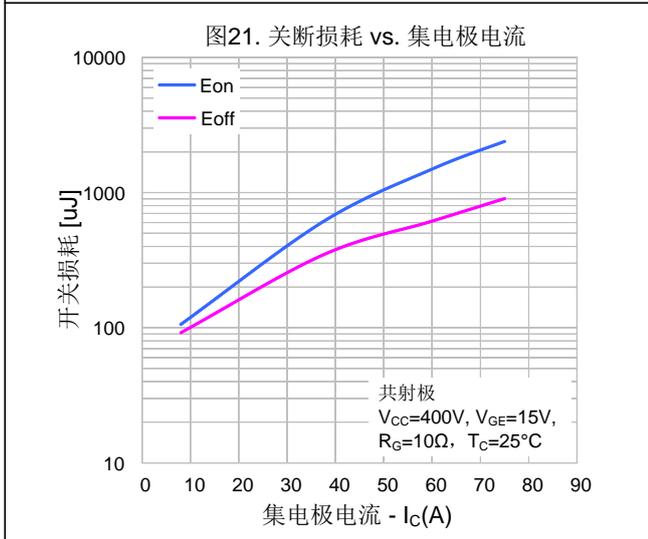
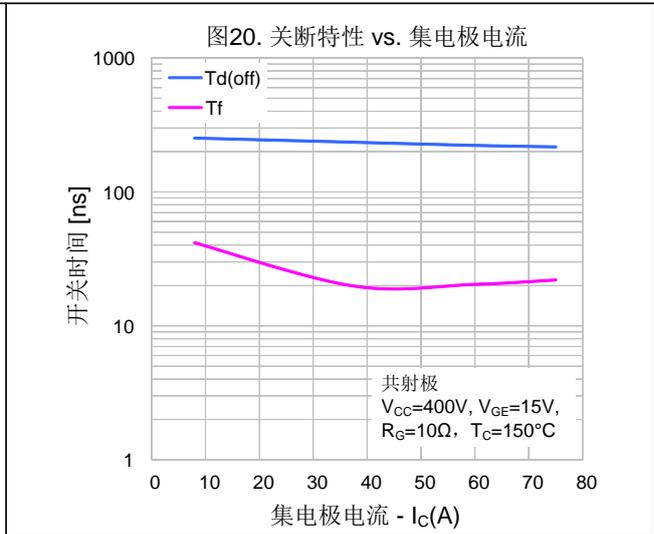
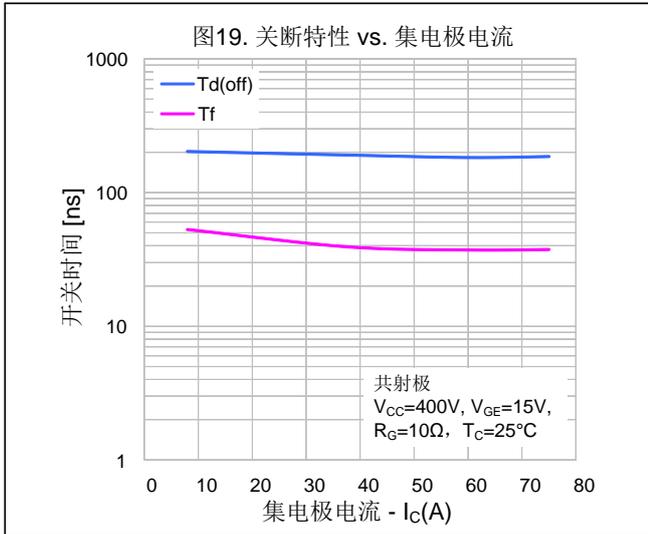
典型特性曲线 (续)



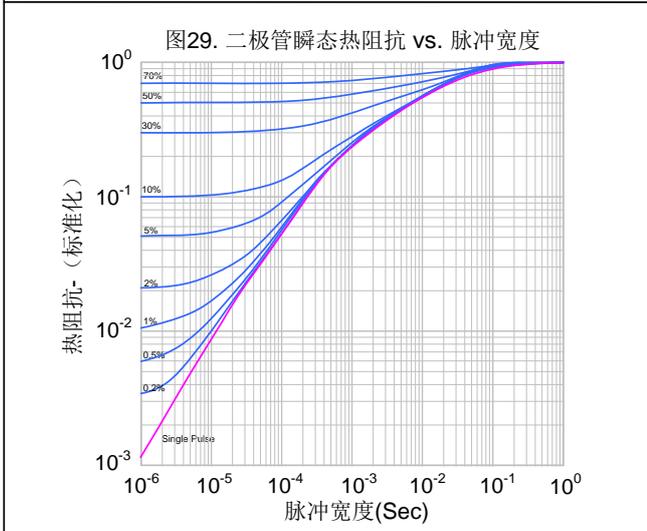
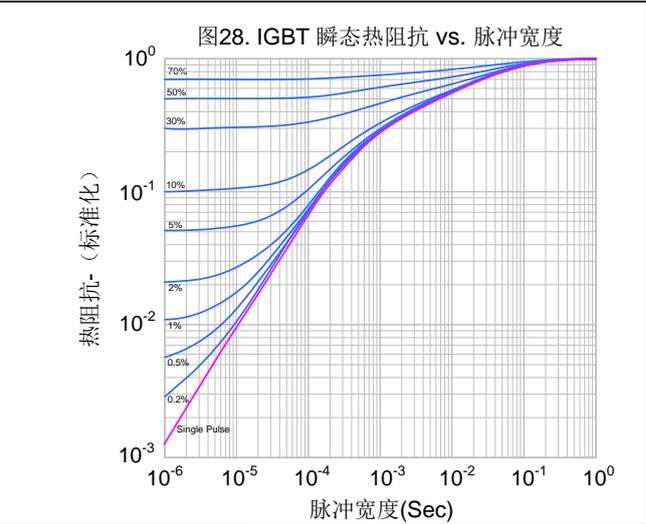
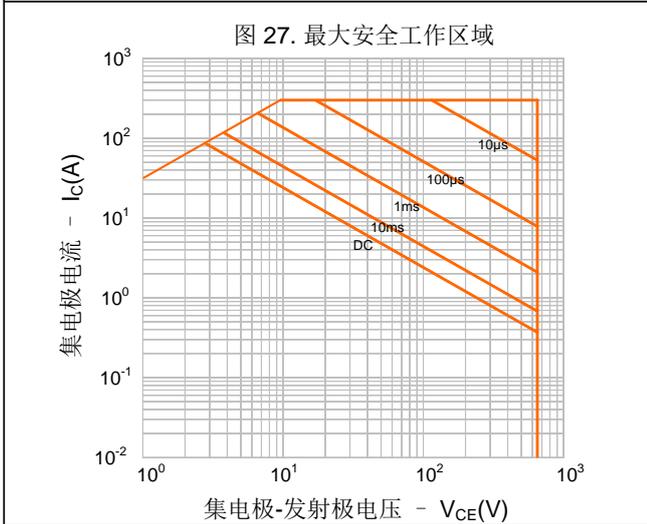
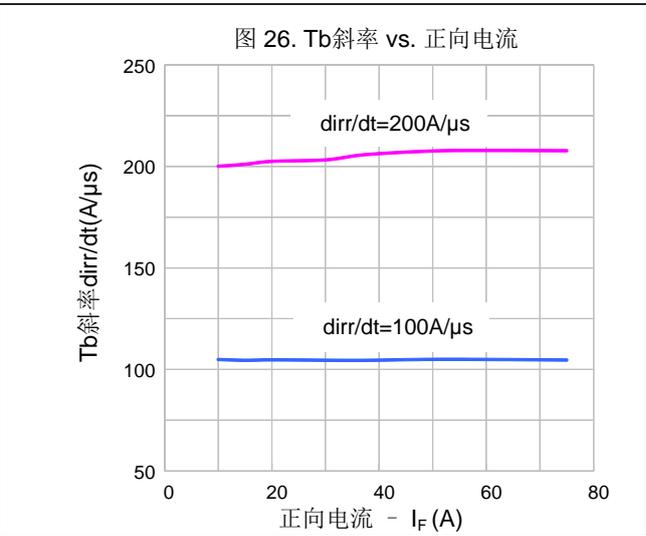
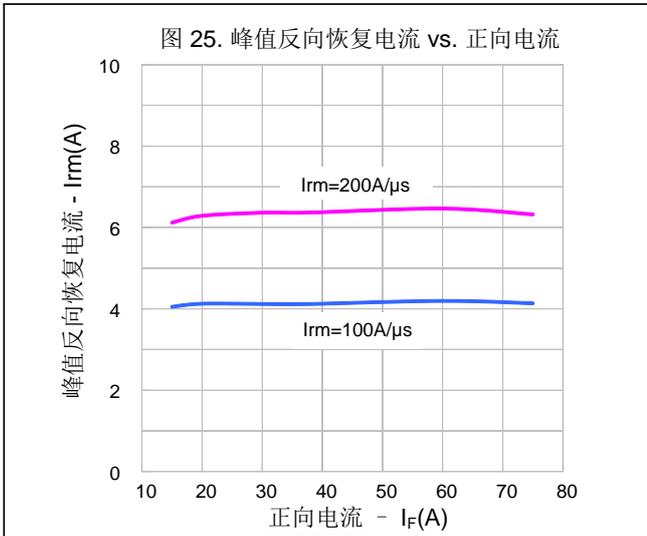
典型特性曲线 (续)



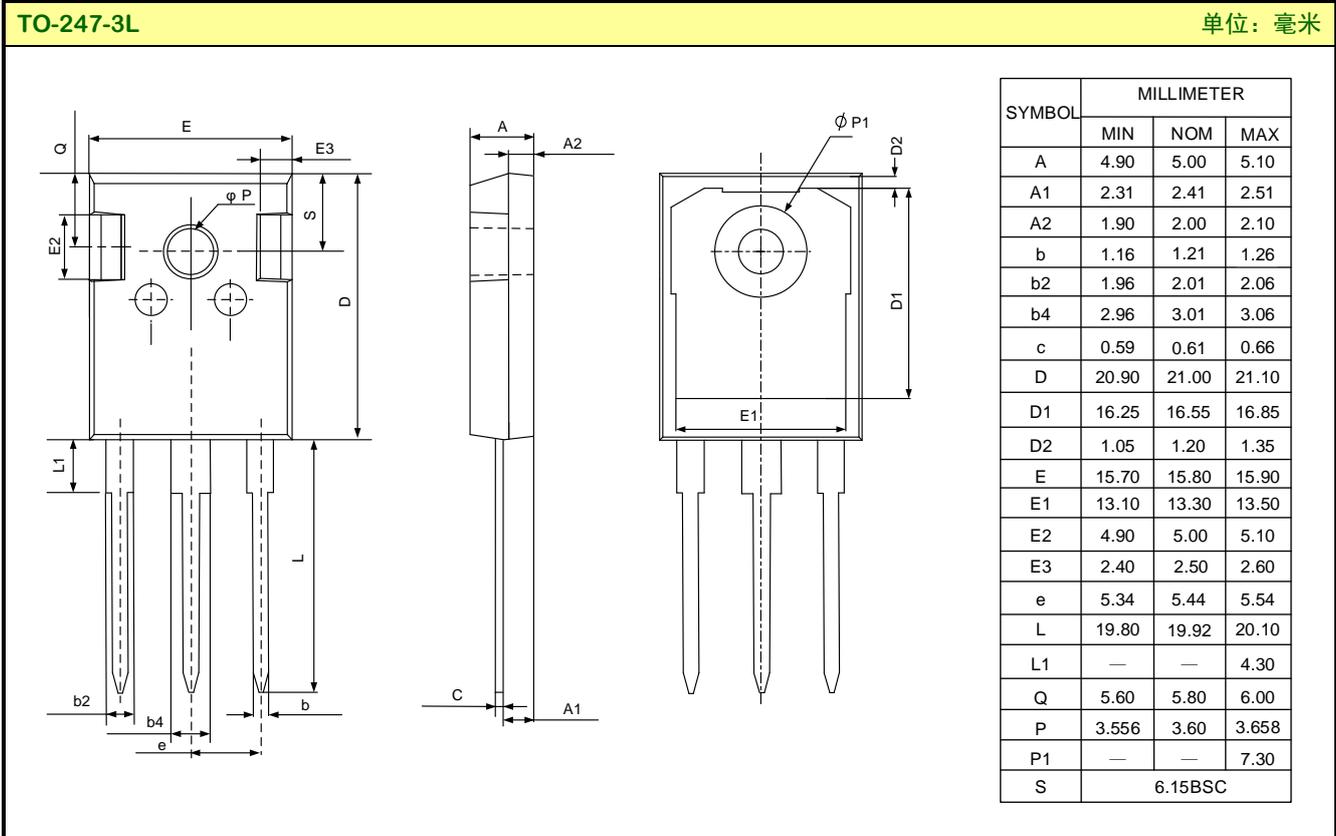
典型特性曲线 (续)



典型特性曲线 (续)



封装外形图



重要注意事项：

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。
2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书，包括其中的电路操作注意事项。
3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
5. 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
6. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
7. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称:	SGTQ75V65FDB1P7	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.3

修改记录:

1. 修改特点描述
-

版 本: 1.2

修改记录:

1. 修改 $V_{CE(sat)}$ 参数值
 2. 更新封装外形图
-

版 本: 1.1

修改记录:

1. 增加 dv/dt 参数
-

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布
-
-